**深圳市联得自动化装备股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

证券简称：联得装备 证券代码：300545 编号：2020-001

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | █特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| 参与单位名称及人员姓名 | 广发证券 代川 长城基金 陈良栋  南方基金 姚万宁 农银汇理基金 刘世昌  中融基金 甘传琦 |
| 时间 | 2020年1月15日上午10:00 |
| 地点 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司会议室 |
| 上市公司接待人员  姓名 | 董事长：聂泉先生  董事会秘书：钟辉先生  证券事务代表：杨晓芬女士 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **Q1：公司近期公告的京东方OLED设备订单主要是哪些产品？**  **A1**：公告的京东方OLED设备订单中主要包括Polarizer Attaching Machine偏光片贴片机、OCA Lamination Inline 固态光学胶贴合机，以及3D Lamination等设备。  **Q2：公司2019年获得京东方大额订单的主要原因？**  **A2：**我们在2019年取得京东方集团的订单及合同近3.4亿人民币，主要是因为前期在研发投入方面得到相应的技术产出，同时将原有的技术储备转化成订单的现象。基于此，我们在未来年度的研发投入还是呈持续增长的态势。  **Q3：公司成为德国大陆集团的供应商的情况介绍？**  **A3**：德国大陆集团作为全球500强企业，我们非常荣幸成为他们的全球供应商，并且于2019年签订了7千多万的订单。目前，我们与大陆集团捷克公司、罗马尼亚公司以及中国芜湖公司签订了订单。  **Q4：公司为德国大陆集团提供哪些产品？**  **A4：**我们为大陆集团提供Daimler MRA2-Backlight Line、FPK MEDIUM backlight、BMW AZV DryBonding Line、AUDI VPE/PPE -backlight assembly line等产品设备，同时为满足客户的售后需求及进一步开拓欧洲市场，未来将在德国设立服务中心响应客户需求。  **Q5：公司半导体事业部进展如何？**  **A5**：公司半导体后道封装设备的技术研发主要由日本研发团队负责。目前研发成果已有半导体倒装设备和SFO光学系统检测机设备,前述产品已完成样机调试，设备的精密度都达到量产的标准并得到下游客户的验证。目前上述产品均处于推介阶段，我们相信这些新产品能成为公司未来新的利润增长点之一。  **Q6：公司AOI检测设备销售情况如何？**  **A6：**公司的AOI检测设备目前已有多家企业进行商务洽谈中，包括京东方、南京群志、富士康、华为等企业，未来有望通过AOI压痕检测、API检测等设备产品形成订单,成为公司未来新的利润增长点之一。  **Q7：2019年公司海外市场客户的拓展情况？**  **A7：**2019年公司在海外市场客户拓展中取得了不错的进展，客户资源呈增长之势。公司与多家大型集团企业签订销售订单，如德国大陆集团、博世集团、法国泰雷兹集团等。公司突破了现有的市场格局，未来我们存在着无限的商机和可能性，将进入全新的多维度的市场竞争中，使得公司新一阶段的发展激发了活力，公司将有望通过更多的海外客户实现新增订单。  **Q8：公司未来的发展战略是什么？**  **A8**：公司将持续加强在后段模组组装领域的设备研发，积极开拓大尺寸TV设备、OLED平板显示模组组装设备、AOI检测设备市场以及半导体封装设备产品在新兴领域的应用市场，同时抓住进入汽车电子领域的机遇，通过多维度的产品布局，丰富产品种类，完善产品体系，通过内延发展孵化研发技术团队模式，形成稳健持续的发展平台。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2020-01-15 |